## Abstract

A sealing structure of a liquid crystal display device is described. The liquid crystal display device comprises a lower substrate, a display region provided on the lower substrate, and a peripheral circuit comprising a thin film transistor provided on the lower substrate and around the display region. A sealing material which is a similar material to that of the display part is provided around the peripheral circuit. By bonding the lower substrate and an upper substrate, the peripheral circuit is sealed in a region completely tightly-closed by the upper substrate and the sealing material and the lower substrate.

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat (c) 2003 EPO. All rts. reserv. 5669518

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 61177481 A2 860809 <No. of Patents: 002> SEALING CONSTRUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY UNIT (English)

Patent Assignee: SEIKO INSTR & ELECTRONICS

Author (Inventor): ARAI SATOSHI IPC: \*G09F-009/35; G02F-001/133 Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 61177481 A2 860809 JP 8518406 A 850201 (BASIC)

JP 94005465 B4 940119 JP 8518406 A 850201

Priority Data (No,Kind,Date): JP 8518406 A 850201 ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# 母公開特許公報(A) 昭61-177481

**公発明の名称** 液晶表示装置の封止構造

②特 類 昭60-18406

**@出 願 昭60(1985)2月1日** 

砂発明者 荒井

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

の出 願 人 セイコー電子工業株式

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

砂代 理 人 弁理士 最 上 務

明 細・書

1 . 発明の名称 液晶表示装置の封止構造

## 2. 特許請求の範囲.

薄膜トランジスタで構成する異辺回路を表示側 域の周辺の同一の下基板上に有する液晶表示装置 において。

前記局辺図路の周囲に表示部と同様のシェル剤 を塗布し、

前記表示領域と同時に上基板を前配下基板と接着することにより、

前配上基板と前配シール列及び前配下基板により完全に告閉された領域に前配周辺回路が對止された構造であることを特徴とする液晶表示装置の 對止構造。

# 8.発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

との発明は、存属半導体素子を用いて構成する 異辺回路を表示個域の周囲の同一基板上に有する 液晶表示装置における周辺回路の製止構造に関する。

# 〔発明の歓張〕

との発明は、周辺回路を画素の形成された基板 と同一基板上に有する被晶表示装置において、被 品を對止する工程を用いて同時に周辺回路の對止 をすることにより、周辺回路のモールド工程を削 波できるようにしたものである。

### 〔従来の技術〕

従来、第2四に示すよりに表示領域1を駆動する周辺四路2を対止する場合、一般の集積回路で使用されるモールド剤7を用いていた。

# [ 発明が解決しよりとする問題点]

しかし、従来のモールド剤は、被品表示装置で 用いられる石英やガラス基板への特別住が、あま り食好でないため、信頼性に問題があつた。また 、従来のモールド剤は、モールド剤を正確な形状 に形成するととが困難であるため、不必要な領 までモールドされる危険があつた。 さらに、モー ルド剤を用いるとき、基板150℃以上加熱する 必要があるので、周辺回路をα - 8 i 専属トラン ジスタで形成した場合、電気特性を劣化させると とがあつた。

そとで、との発明では、従来のとのよりな欠点を解決するため、周辺四路の対止をモールド剤を 用いて行なりことを中止し、より信頼性があると ともに、より簡単な工程で対止することのできる 対止構造を提供することを目的としている。

# [問題点を解決するための手段]

上配問題点を解決するために、との発明は、周辺回路をモールド剤を用いて封止するととを廃止し、表示領域と同一工程を用いて封止可能な構造とした。

## (作用)

上記のような構造の對止を行なつた液晶表示装置は、無工程が減少するため、周辺回路で使用されている。一日「零展トランジスタの電気特性の劣化が減少できる。また、對止領域の形状が高稽度であるため、従来より高集積度に液晶表示装置を構成できる。とのため、基板面積が減少し、液

て周辺回路を封止した場合、表示信域のシール工 智で同時にできるため、従来のモールド剤を用い た工程に比べて工程数を削減できる。また、シー ル剤の密滑性が良好であるため、周辺回路の封止 の信頼性が向上している。

## 〔発明の効果〕

この発明は以上説明したように、表示領域のシール工程を用いて周辺回路の対止を行なうことが可能なシール剤の構造を用いることにより、工程数の別域、液晶表示装置の高集表変化、周辺国路の電気特性の分化防止及び対止の信頼性関上といった効果がある。

#### 4.陸面の簡単な説明

第1 図は、この発明にかかる液晶表示装置の平面図、第2 図は、従来の液晶表示装置の平面図である。

1...表示領域 4...シース

2...周辺回路 5..電框

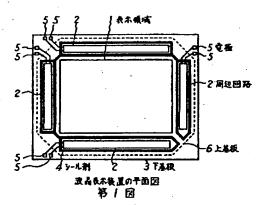
。。。下盖板 6.。上盖板 以上

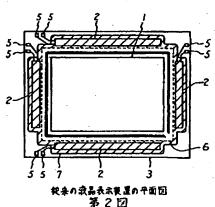
出国人 セイコー電子工業株式会社 代理人 弁理士 最 上 品表示英量の製造費用が、減少する。さらに、モールド剤の封止工程を廃止する一方、新工程の追加を行なわないため、該品表示装置の製造費用が、減少する。

### [実施例]

以下にとの発明の実施例を図面にもとづいて辞細に説明する。第1回において、下基板8上に表示信城1とその周辺に駆動回路やサンプルホールド回路やシフトレジスタ回路などで構成してお成してお成しておびなり、半導体工程を用いて形成しての成してお成した。ののののではであるとともに、周辺回路2のは低5は、シール剤4を通している。に接着されるととをである。の外側へ引き出している。に接着されるとにあり、周辺回路2を外部及び表示信域1から完全により、周辺回路2を外部及び表示信域1からに接着されるら完全をはより、ア基板8と上基板6は、少なくともどちらか一方が透明基板である。

以上のような実施例において、シール剤を用い





-768-